

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2021-025

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于 2020 年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020 年年度报告》。经事后审核发现，部分披露事项存在差错，现作更正如下，斜体加粗为更正后的内容：

一、“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”之“2、报告期内获得的研发成果”

更正前：

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	28	2	113	38
实用新型专利	74	34	129	57
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	1	0	1
其他	0	0	0	0
合计	102	37	242	96

更正后：

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）

发明专利	28	2	113	40
实用新型专利	74	34	129	53
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	1	0	2
其他	0	0	0	0
合计	102	37	242	95

二、“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”之“5、研发人员情况”

更正前：

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	123	95
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.33	29.60
研发人员薪酬合计	2,019.82	1,775.63
研发人员平均薪酬	23.95	21.92

更正后：

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	123	95
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.33	29.60
研发人员薪酬合计	2,327.16	1,775.63
研发人员平均薪酬	23.99	21.92

三、“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”之“4、在研项目情况”

更正前：

单位：元

更正后：

单位：万元

四、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“应收利息（3）、坏账准备计提情况”

更正前：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2020年1月1日 余额	23,252.34	98,448.00	166,861.80	288,562.14
2020年1月1日 余额在本期				
-- 转入第二阶 段	-23,252.34	23,252.34		
-- 转入第三阶 段		-98,448.00	98,448.00	
-- 转回第二阶 段				
-- 转回第一阶 段				
本期计提	5,415.25	69,757.03	146,302.00	221,474.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31 日余额	5,415.25	93,009.37	411,611.80	510,036.42

更正后：

适用 不适用

五、“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“(2)、重要的非全资子公司”

更正前：

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芯仪微电子有限公司	20%	1,011,897.64		3,459,570.78

更正后：

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芯仪微电子有限公司	20%	1,010,187.64		3,457,860.78

六、“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“(3)、重要非全资子公司的主要财务信息”

更正前

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芯仪微电子公司	19,128,120.06	174,036.47	19,302,156.53	2,003,852.63	450.00	2,004,302.63	14,379,614.77	238,511.22	14,618,125.99	2,379,760.27		2,379,760.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芯仪微电子公司	8,584,905.42	5,059,488.18	5,059,488.18	7,019,983.47	9,433,962.07	5,208,403.29	5,208,403.29	2,438,064.93

更正后：

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芯仪微电子公司	19,119,120.06	174,036.47	19,293,156.53	2,003,852.63		2,003,852.63	14,379,614.77	238,511.22	14,618,125.99	2,379,760.27		2,379,760.27
子公司名称	本期发生额				上期发生额							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
芯仪微电子公司	8,584,905.42	5,050,938.18	5,050,938.18	7,019,983.47	9,433,962.07	5,208,403.29	5,208,403.29	2,438,064.93				

七、“第十一节 财务报告”之“十六、其它重要事项”之“6、分部信息”之“(3)、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因”

更正前：

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
MEMS 声学传感器	287,568,207.14	185,661,616.39
MEMS 压力传感器	29,884,180.39	16,009,454.20
MEMS 惯性传感器	11,993,854.87	10,881,466.29
技术服务费	188,679.24	
小 计	329,634,921.64	212,552,536.88

更正后：

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
MEMS 声学传感器	290,987,839.42	189,041,235.84
MEMS 压力传感器	29,884,180.39	16,009,454.20
MEMS 惯性传感器	8,574,222.59	7,501,846.84
技术服务费	188,679.24	
小 计	329,634,921.64	212,552,536.88

八、“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“应收利息 (3)、坏账准备计提情况”

更正前：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020年1月1日 余额	475.00	33,648.00	114,361.80	148,484.80
2020年1月1日				

余额在本期				
--转入第二阶段	-475.00	475.00		
--转入第三阶段		-33,648.00	33,648.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,564.40	1,425.00	49,102.00	52,091.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,564.40	1,900.00	197,111.80	200,576.20

更正后：

适用 不适用

九、“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“其他应收款（3）、坏账准备计提情况”

更正前：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	475.00	33,648.00	114,361.80	148,484.80
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-475.00	475.00		
--转入第三阶段		-16,824.00	16,824.00	

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,564.40	-15,399.00	65,926.00	52,091.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,564.40	1,900.00	197,111.80	200,576.20

更正后：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	475.00	33,648.00	114,361.80	148,484.80
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-475.00	475.00		
--转入第三阶段		-33,648.00	33,648.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,564.40	1,425.00	49,102.00	52,091.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,564.40	1,900.00	197,111.80	200,576.20

除上述更正内容外，《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020 年年度报告》其他内容不变，本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司 2020 年度财务状况及经营成果没有影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日